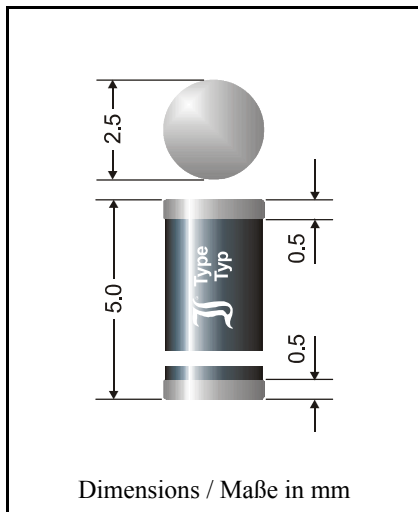


Surface Mount Schottky-Rectifiers

**Schottky-Gleichrichter
für die Oberflächenmontage**



Nominal current – Nennstrom	2 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	20...100 V
Plastic case MELF Kunststoffgehäuse MELF	DO-213AB
Weight approx. – Gewicht ca.	0.12 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	see page 18 siehe Seite 18

Maximum ratings

Grenzwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspg. V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]	Forward voltage Durchlaßspannung V_F [V] ¹⁾
SMS 220	20	20	< 0.50
SMS 230	30	30	< 0.50
SMS 240	40	40	< 0.50
SMS 250	50	50	< 0.70
SMS 260	60	60	< 0.70
SMS 290	90	90	< 0.79
SMS 2100	100	100	< 0.79

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwagschaltung mit R-Last	$T_T = 100^\circ\text{C}$	I_{FAV}	2 A
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15\text{ Hz}$	I_{FRM}	12 A ²⁾
Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwellle	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	50 A
Rating for fusing, $t < 10\text{ ms}$ Grenzlastintegral, $t < 10\text{ ms}$	$T_A = 25^\circ\text{C}$	i^2t	12,5 A ² s

¹⁾ $I_F = 2\text{ A}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$

²⁾ Max. temperature of the terminals $T_T = 100^\circ\text{C}$ – Max. Temperatur der Anschlüsse $T_T = 100^\circ\text{C}$

[查询"SMS220_07"供应商](#)

Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur

Storage temperature – Lagerungstemperatur

 T_j – 50...+150°C T_s – 50...+150°C**Characteristics****Kennwerte**

Leakage current – Sperrstrom

 $T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_R = V_{RRM}$ $I_R < 0.5\text{ mA}$ $T_j = 100^\circ\text{C}$ $V_R = V_{RRM}$ $I_R < 10.0\text{ mA}$

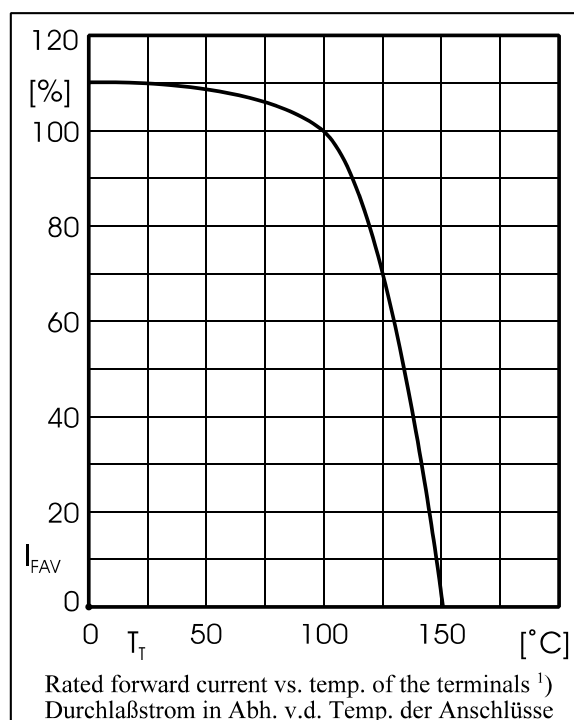
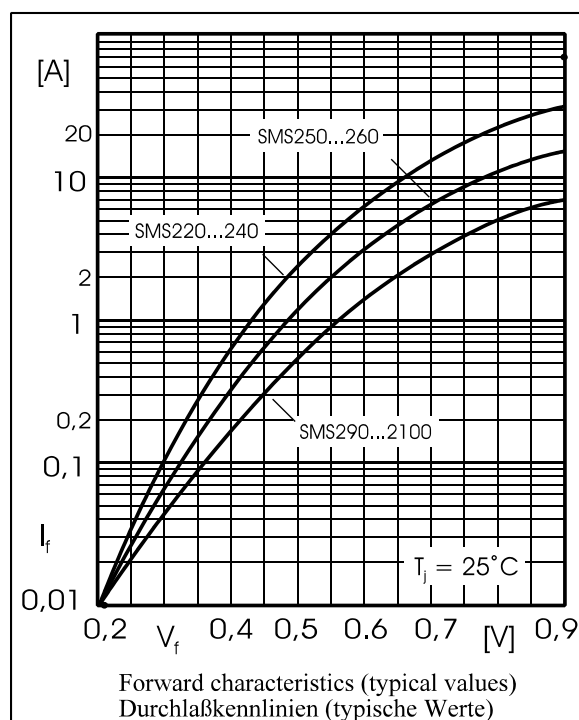
Thermal resistance junction to ambient air

Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft

 $R_{thA} < 45\text{ K/W}^1)$

Thermal resistance junction to terminal

Wärmewiderstand Sperrschicht – Kontaktfläche

 $R_{thT} < 10\text{ K/W}$ 

¹⁾ Mounted on P.C. board with 50 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 50 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluß